ナノ粒子インク技術による配線・電極形成と接合への展開

中許　昌美 *

Nanoparticle Ink Technology for Wiring and Electrode Formation and the Application for Bonding

Masami NAKAMOTO*

* 地方独立行政法人大阪市立工業研究所（〒 536-8553　大阪市城東区森之宮 1-6-50）
*Osaka Municipal Technical Research Institute (1-6-50, Morinomiya, Joto-ku, Osaka 536-8553)